

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2146

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है।
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

भारत सेमीकंडक्टर मिशन

2146. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्रीमती शांभवी:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने 7,600 करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए सीजी पावर और सीजी एस.ई.एम.आई.के साथ वित्तीय सहायता समझौता (एफएसए) किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा सीजी ओएसएटी परियोजना के लिए अब तक प्रदान की गई वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त परियोजना के पूरा किए जाने और शुरू किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा आईएसएम के अंतर्गत स्वदेशी सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ङ): सरकारने देशमें सेमीकंडक्टर और डिस्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो उपलब्ध कराता है:

- i. भारतमें सिलिकॉन कॉम्प्लीमेंटरी मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) आधारित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की राजकोषीय सहायता।
- ii. भारतमें डिस्ले फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की राजकोषीय सहायता।
- iii. भारतमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम सहित), फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% काराजकोषीय समर्थन।
- iv. उत्पाद डिजाइन प्रति आवेदन ₹15 करोड़ की उच्चतम सीमा के अधधीन पात्र व्यय के 50% तक का प्रोत्साहन और चिप डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति आवेदन ₹30 करोड़ की उच्चतम सीमा के अधधीन 5 वर्षों में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% का "परिनियोजन लिंकड प्रोत्साहन" भी।

सरकारने दक्षता और चक्रसमय बढ़ाने के लिए सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा,

सेमीकंडक्टर विनिर्माण को सुदृढ़ करने और देशमें सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने के लिए सरकारने यूएसए, यूरोपीय संघ, जापान और सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनने आईबीएम, लैमरिसर्च और पड्जू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) से (घ): सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकारने लगभग 1,52,000 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के साथ पांच (5) सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें प्रतिदिन लगभग 15.07 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता के साथ 7,584 करोड़ रुपये के निवेश के साथ गुजरात के साणंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड का एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओसेट) सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इस सुविधा से वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।